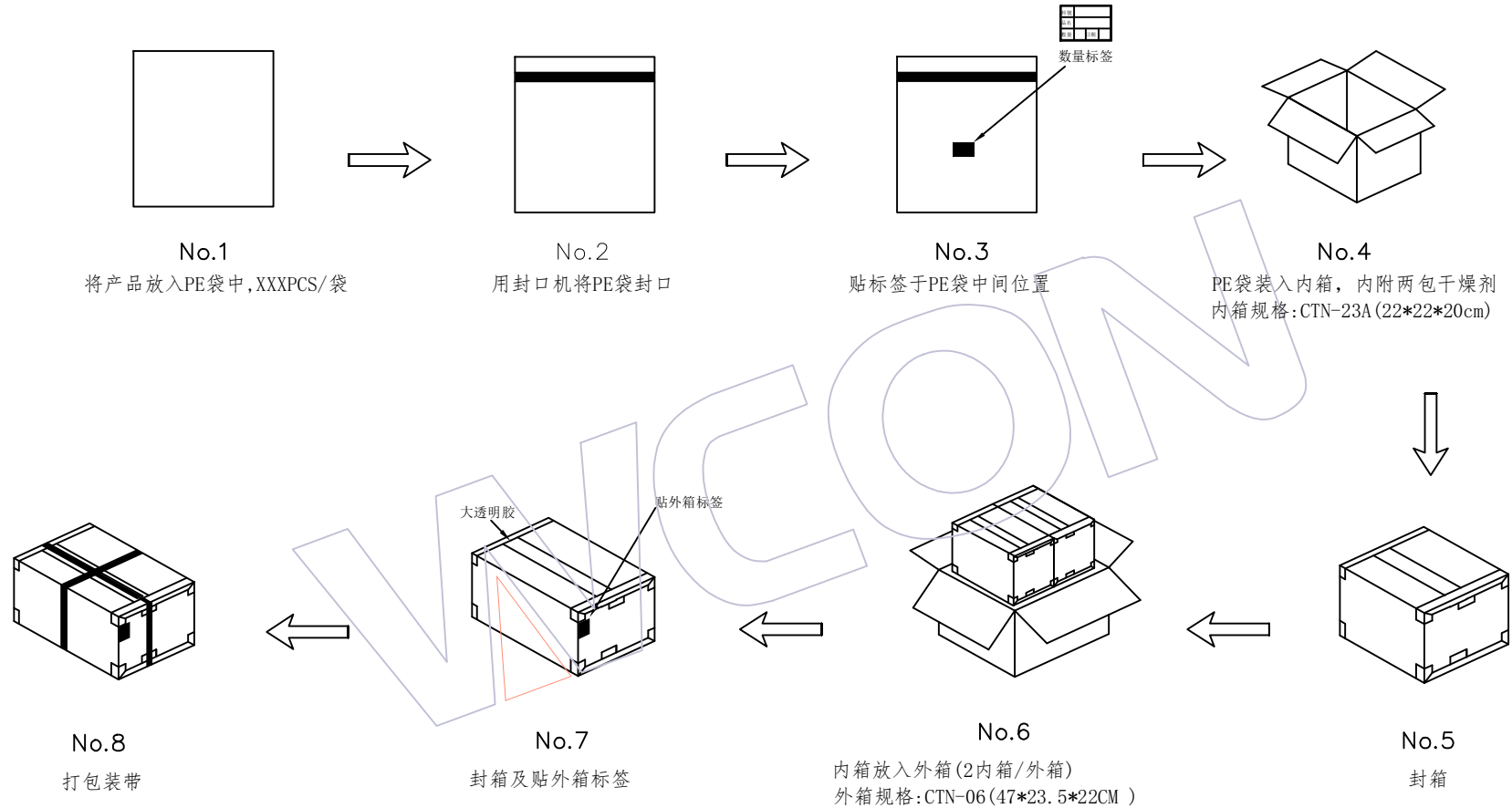


HSF



说明

- 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
- 标签如客户有特殊要求,则按客户要求黏贴;
- 打外箱包装带时需注意,打为十字型,另出国内客户,未打包装带。
- 未尽事宜依据交货注意事项。

变更 记录						零件图		颜色	SCALE 1:1		WCON WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO.,LTD	
						X.		材质	UNIT	mm		
						X.X	±0.10	MATERIAL				
						X.XX	±0.05	DESING	苏 珊	2023/03/16		
						X.XXX	±0.02	CHECK			料 号 PART NO.	WF3961-WSHXXSXW01
	A0	2023/03/16	NEW			Angle		审核			品 名 TITLE:	3.96mm Wafer, Male, Vertical DIP, XXP, 袋装规范
	版次	日期	变 更 说 明	变更	核 准	X.	± 2'	核 准	PROJ.	1/1		
	REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	APPROVE				